

2014年度 初心者向け「秋季半導体入門講座」開催のご案内

一般社団法人半導体産業人協会
教育委員会

拝啓 時下益々ご清栄のことと拝察申し上げます。

この度、以下のカリキュラムにて、恒例となりました半導体産業人協会(SSIS)主催の集合教育「秋季半導体入門講座」を実施致します。本講座は技術系・文化系卒の新入社員のほか、入社2~3年の社員にも役立つ総合基礎講座となっており、受講いただいた皆様からご好評をいただいております。

当協会前理事長(元日立専務・元ソニー専務)牧本次生ほか、実務と講師経験豊富な陣営によるセミナーは、必ずやお役に立ち、ご満足いただける事と確信しております。低料金かつ1社多数名申込み割引制も例年通り実施いたします。

以下のカリキュラム、春季講義テキストサンプル、講義風景写真、開催要項、参加料をご覧頂き多数のご応募をお待ち申し上げます。

2014年「半導体入門講座」カリキュラム				一般社団法人 半導体産業人協会
11月27日(木)				
	時間	テーマ	講師	略歴
1	10:00~ 11:00	半導体とは (講座概要、用途、実装状態紹介等)	四手井綱章	慶應義塾大学 研究員 元 沖電気 ロジック開発部長 半導体・教育担当部長
2	11:10~ 12:40	半導体産業の歴史と展望 (位置付け、デバイス・装置・ 材料業界動向等)	牧本 次生	工博 IEEEフェロー 半導体産業人協会 前理事長 テクノビジョン 代表 元 日立 専務、ソニー 専務
	12:40~ 13:40	昼食		
3	13:40~ 15:10	電子機器と半導体 (デバイスの用途と種類、 半導体企業の変遷等)	鈴木 俊治	工博 半導体技術コンサルタント 元 千葉大学講師 元 ソニー 中研・厚木超LSI研 課長
4	15:20~ 16:50	デジタル化と微細化 (デジタル計算とアナログ処理、 微細化の推移と影響等)	北村 嘉成	半導体技術コンサルタント 元 NEC 超LSI CAD技術本部 開発部長
	16:50~ 17:00	講義アンケート記入		
11月28日(金)				
5	10:00~ 13:00	COMOS前工程プロセス (リソグラフィ、エッチング、配線、 微細化、大口径化等)	沢田 憲一	サクセスインターナショナル 技術顧問 元 ソニー 半導体技術部門課長
	13:00~ 13:30	昼食		
6	13:30~ 15:30	半導体パッケージング技術 (パッケージの機能・構造と変遷、 LSI後工程プロセス説明、パッケージ 技術動向、三次元実装、MEMS等)	池永 和夫	サクセスインターナショナル 技術顧問 元 ソニー 半導体パッケージ部長 ハイブリッドIC事業部長 半導体関連会社・社長
7	15:40~ 16:40	品質・環境管理 (信頼性、スクリーニング、環境規制等)	塩沢 潤一	クオリティクリエイト 取締役 元 ソニー LSIデザイン 副社長 半導体品質関係部長
8	16:50~ 18:20	最近の注目デバイス概論 (LED、太陽電池、パワーデバイス等)	生駒 英明	理博 半導体コンサルタント 元 東芝 半導体技術研究所部長 東京理科大学・電子系学科教授
	18:20~ 18:30	講義アンケート記入		

<<開催要項>>

- 開催期日：2014年11月27日(木)・28日(金) 2日間
- 会場：林野会館(東京・茗荷谷)
東京都文京区大塚3-28-7 TEL：03-3945-6871
地下鉄：東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分
URL：<http://rinyakaikan.or.jp/index.html>
- 特徴：あらゆる技術分野の革新を牽引している「半導体産業の歴史・半導体の原理・製造法」から、「最新技術とその応用」及び「急成長をみせる3デバイスの基礎知識とその動向」につき広く懇切に解説した総合基礎講座。
- 対象者：文系卒を含む新入社員及び入社(経験)2~3年の社員
- 募集人員：40名(お早目のお申し込みをお願い致します)。
- 教育専門会社作成で最新技術も記載されている小冊子「図解半導体用語集」(A5版、全200頁、市販価格2500円)をテキストファイルに無料添付します。
- 参加料：下表をご参照下さい。
 - 1社多数名申込み割引制採用(下表による)。
 - 参加費には昼食代、飲み物代を含んでいます。

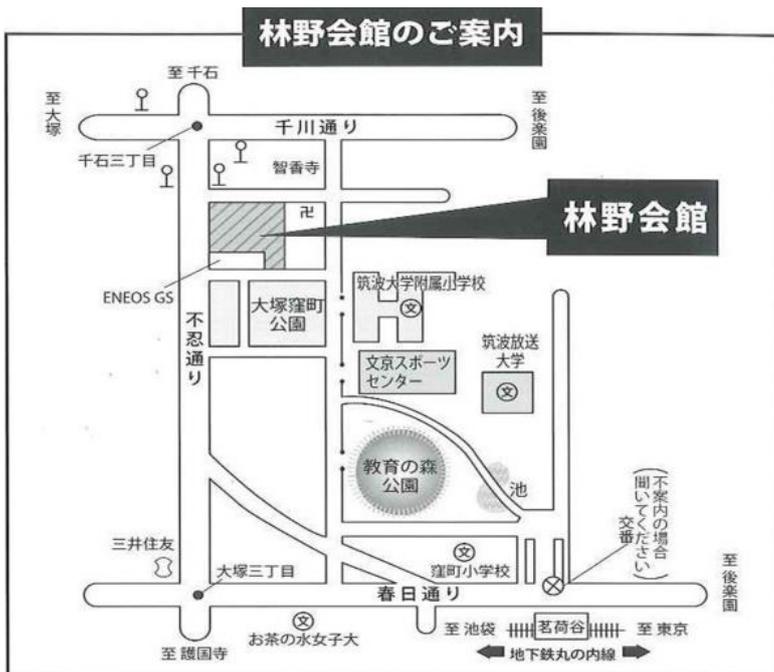


セミナー会場風景

セミナー参加料(1人あたり)			
区分	申込人数		
	1名	2~4名	5名以上
賛助会員会社	42,000円	36,000円	32,000円
非会員会社	52,000円	46,000円	42,000円

- 申込方法：以下の2014年度「秋季半導体入門講座」参加申込書(word版)を開いて、各社ごとにお取り纏めの上、半導体産業人協会事務局宛にFAXまたはE-mailにてお申込み下さい。
申込先：一般社団法人半導体産業人協会 事務局
FAX：03-6457-3246 (TEL：03-6457-3245) E-mail：info@ssis.or.jp
申込期限：2014年11月26日(水)12:00
[参加申込書\(word版\)](#)：ここよりダウンロードしてご使用下さい。
- ご参考：春季入門講座のテキストサンプルをご用意いたしました。下記リンクよりご覧ください。
[半導体入門講座テキストサンプル2014年5月版\(PDF\)](#)

[会場へのアクセス]



交通機関

- 地下鉄・丸の内線/茗荷谷駅下車 徒歩7分
 - 地下鉄・有楽町線地下鉄/護国寺駅 下車 3番出口 徒歩12分
 - 地下鉄・三田線/千石駅下車 A4出口 徒歩12分
 - JR 山手線・大塚駅下車 南口 徒歩20分
- 又は都バス・上野公園上行「千石三丁目」下車1分
- 都バスご利用の方：下記二路線/いずれも「千石三丁目」下車が便利です。
 - ・大塚駅南口⇔ 上野公園
 - ・上野松坂屋⇔ 早稲田リーガロイヤルホテル

以上